



ITEM NUMBER	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY.
01	iW-PRFHZ-MD-01-R2.0-REL1.0	HEAT SINK	01
02	TiM	THERMAL PAD 0.5MM	01
03	M2.5 X 10MM	PAN HEAD SCREW	04
04	M2.5	M2.5 HEX NUT	04

DRAWN BY			iWave System Technologies Private Limited, 7/B, 29th Main, BTM Layout, 2nd Stage, Bangalore-560076, India.	
CHECKED BY			DRAWING NO:	
APPROVED BY		MATERIAL : AL-6063 T6		WEIGHT: In grams.
THIS DRAWING SHEET IS PROPERITY OF iWAVE SYSTEMS TECHNOLOGIES Pvt. Ltd.		FINISH : CLEAR ANODIZING		SUR AREA: In sqr.mm
GENARALTOLERANCES :		TITLE: HEAT SINK		REV: REL:
NOTES: ALL DIMENSIONS ARE IN MM. ROUND OFF ALL SHARP EDGES. SCALE:		DATE : 26/07/2018		SHEET 1 OF 1
X: ± 0.25 .X: ± 0.1 .XX: ± 0.01				

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Heat Sinks](#) category:

Click to view products by [iWave](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[657-20ABPNE](#) [73452PPBA](#) [A22-4026](#) [120-1873-007](#) [218-40CTE3](#) [231-69PAB-15V](#) [231-75PAB-13V](#) [231-75PAB-15V](#) [253-122ABE-22](#)
[PSC22CB](#) [295-2](#) [CLP212SG](#) [D10100-28](#) [BDN183CBA01](#) [3-21053-4](#) [TX0506-1B](#) [LAE66A3CB](#) [511-3U](#) [73381PPBA](#) [73403PPBA](#) [8191-](#)
[E40](#) [510-12M](#) [529802B00000](#) [D10650-40T5](#) [6225B-MT6G](#) [ATS-54310K-C2-R0](#) [648-51AB](#) [657-20ABPESC](#) [679-25AG](#) [FK 212 CB SA](#)
[FK225 SA L1](#) [241404B91203G](#) [6801G](#) [680-5K](#) [7106DG/TR](#) [SK145 37 5STSTO220](#) [7109DG/TR](#) [TS-11042-CY](#) [S14K35G3S5](#) [8924G](#)
[7717-133DAP](#) [7717-26DAP](#) [4509](#) [SW25-4G](#) [CLP-215](#) [CLP-207](#) [D20850-40-T2](#) [APF30-30-10CB/A01](#) [V8508E](#) [268-85CTE](#)